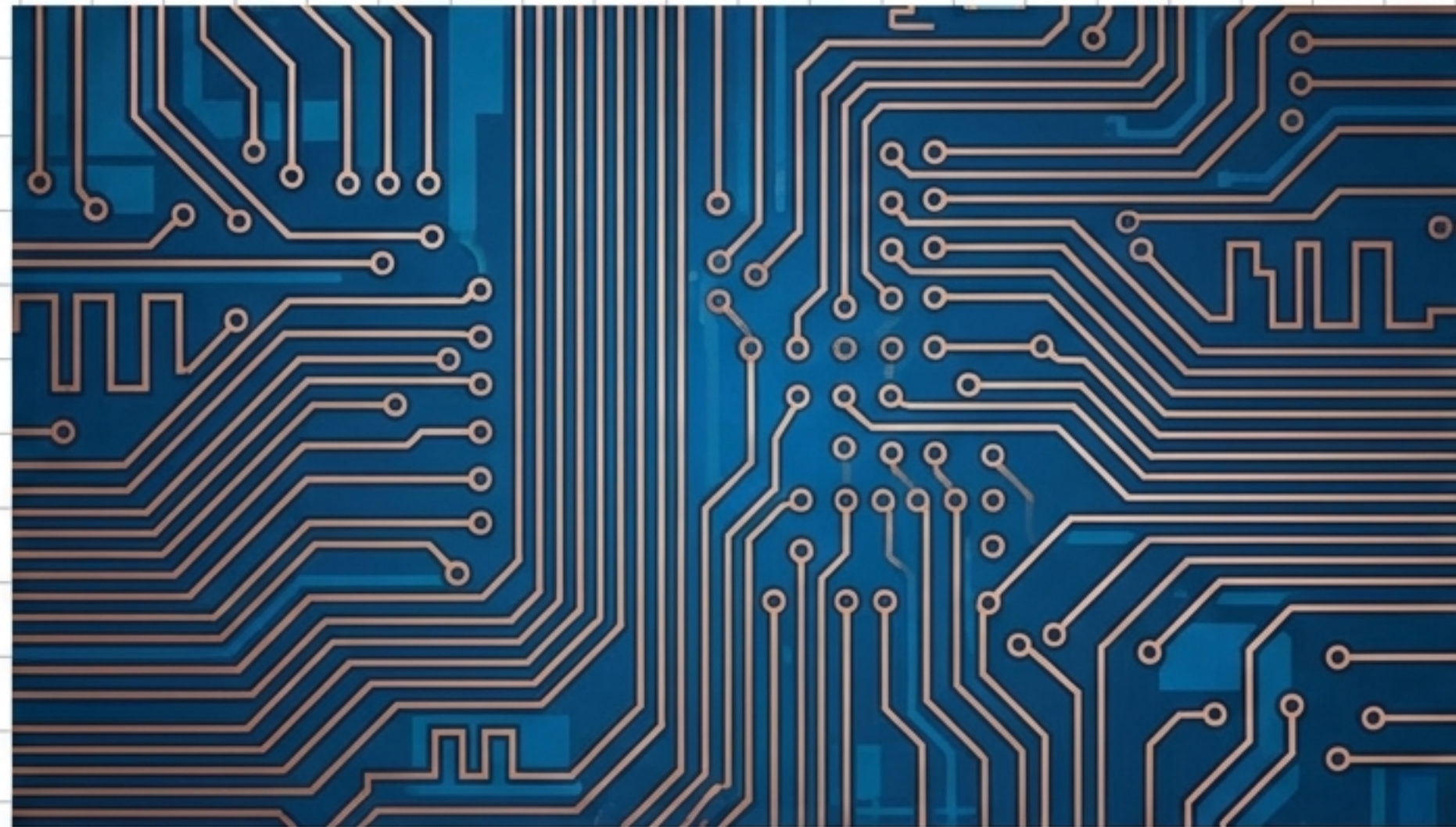


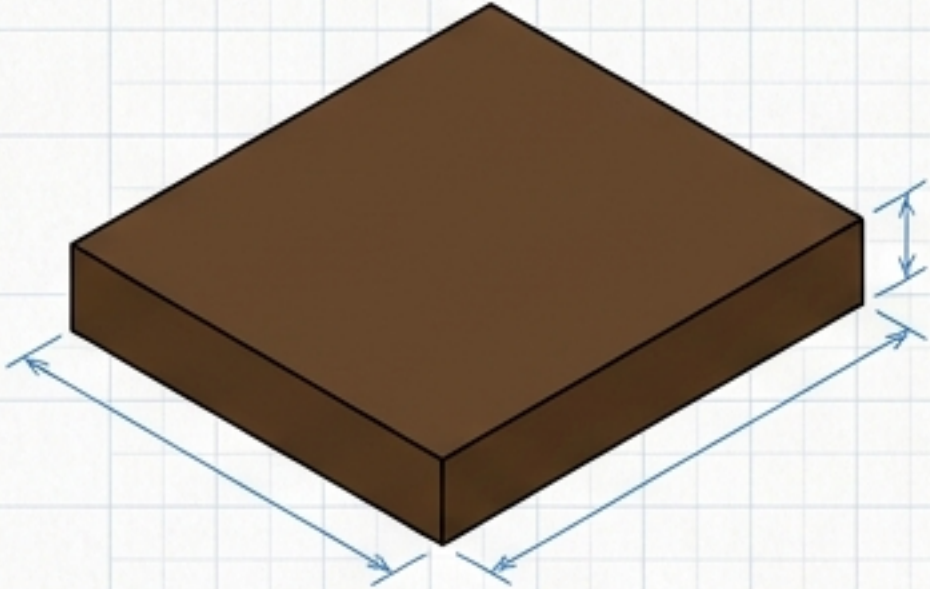
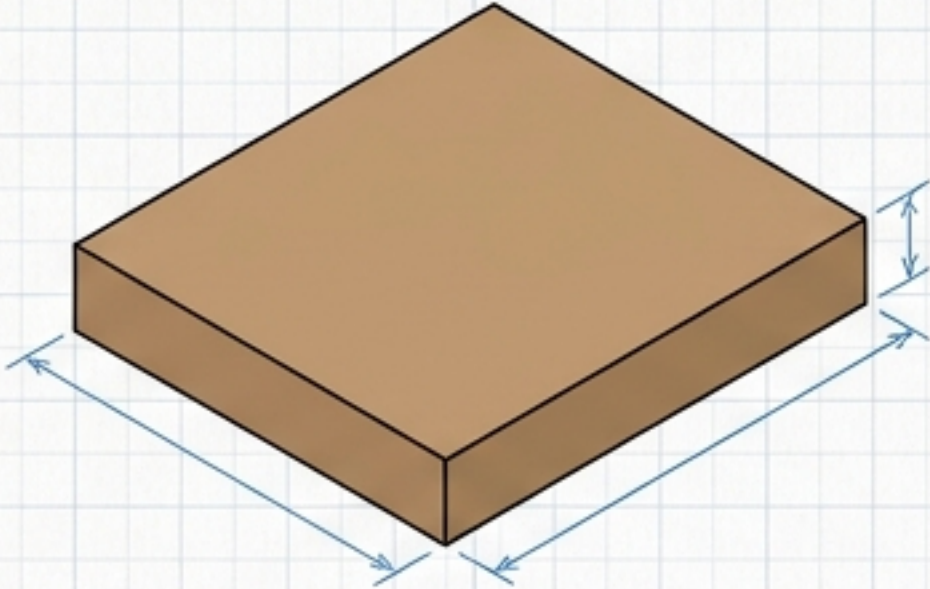
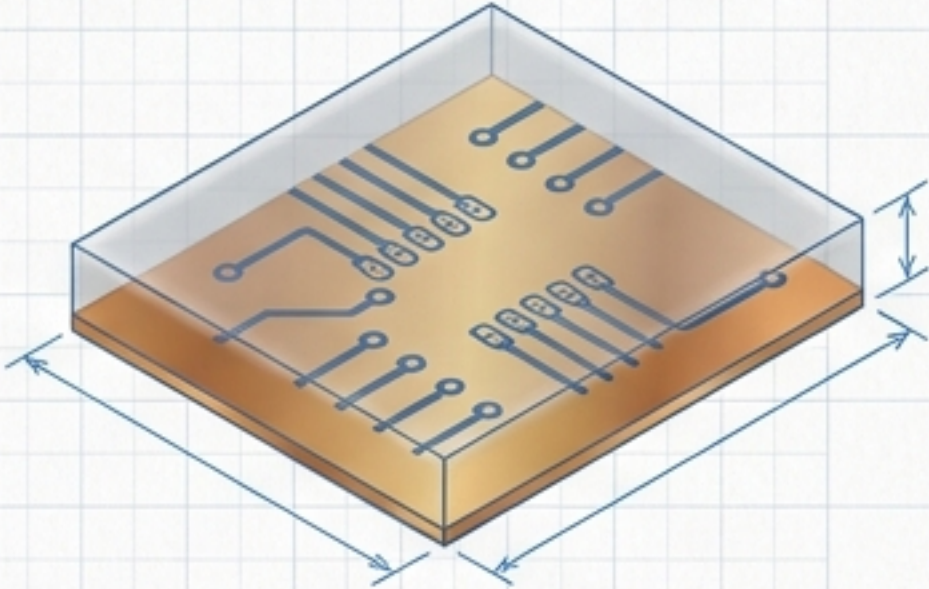
# แปลงผังวงจรสู่แผ่นพิมพ์จริง

เจาะลึกกระบวนการออกแบบ PCB ด้วย Proteus ARES อย่างมืออาชีพ



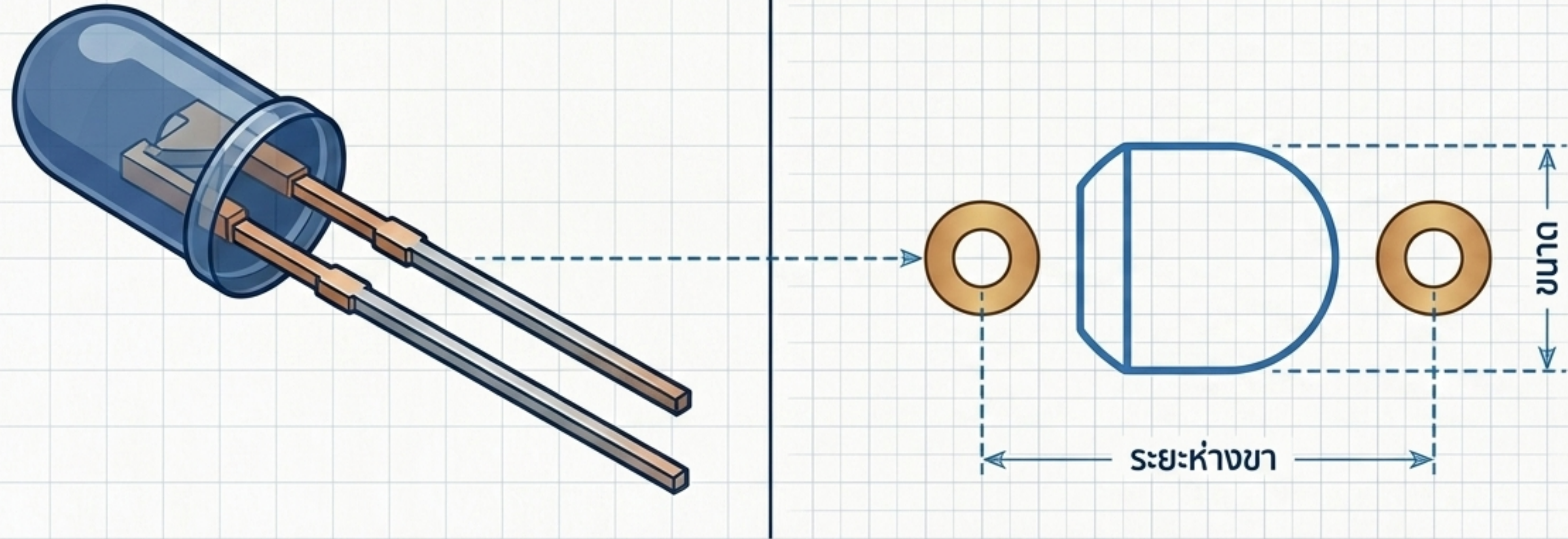
นายปฏิพาน สีนามุญ  
ครูวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

# 3 วัสดุพื้นฐานของการสร้าง PCB

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |    |    |
| <p><b>ชนิดเซลลูโลสฟีนอลิกเรซิน</b></p>  | <p><b>ชนิดเซลลูโลสอีพอกไซด์เรซิน</b></p>  | <p><b>ชนิดอีพอกไซด์เรซิน (Woven Glass)</b></p>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• สี: น้ำตาลเข้ม</li><li>• ราคา: ถูกที่สุด</li><li>• การทนความร้อน: ต่ำที่สุด</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• สี: น้ำตาลอ่อน</li><li>• ราคา: ปานกลาง</li><li>• การทนความร้อน: ดีดีพอสมควร</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• สี: ใส (เห็นเนื้อทองแดง)</li><li>• ราคา: สูง</li><li>• การทนความร้อนและความแข็งแรง: สูงที่สุด</li></ul> |

# กฎทองของการออกแบบ: ฟุตพริ้น (Footprint)

ฟุตพริ้นคือรูปร่างที่อ้างอิงจากอุปกรณ์จริง (เช่น ระยะห่างขา, ขนาดความกว้าง/ยาว)



**\*ข้อควรระวัง:\*** ขนาดของอุปกรณ์จริง ต้องเท่ากับฟุตพริ้น 100% มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงอุปกรณ์บนแผ่น PCB จริงได้

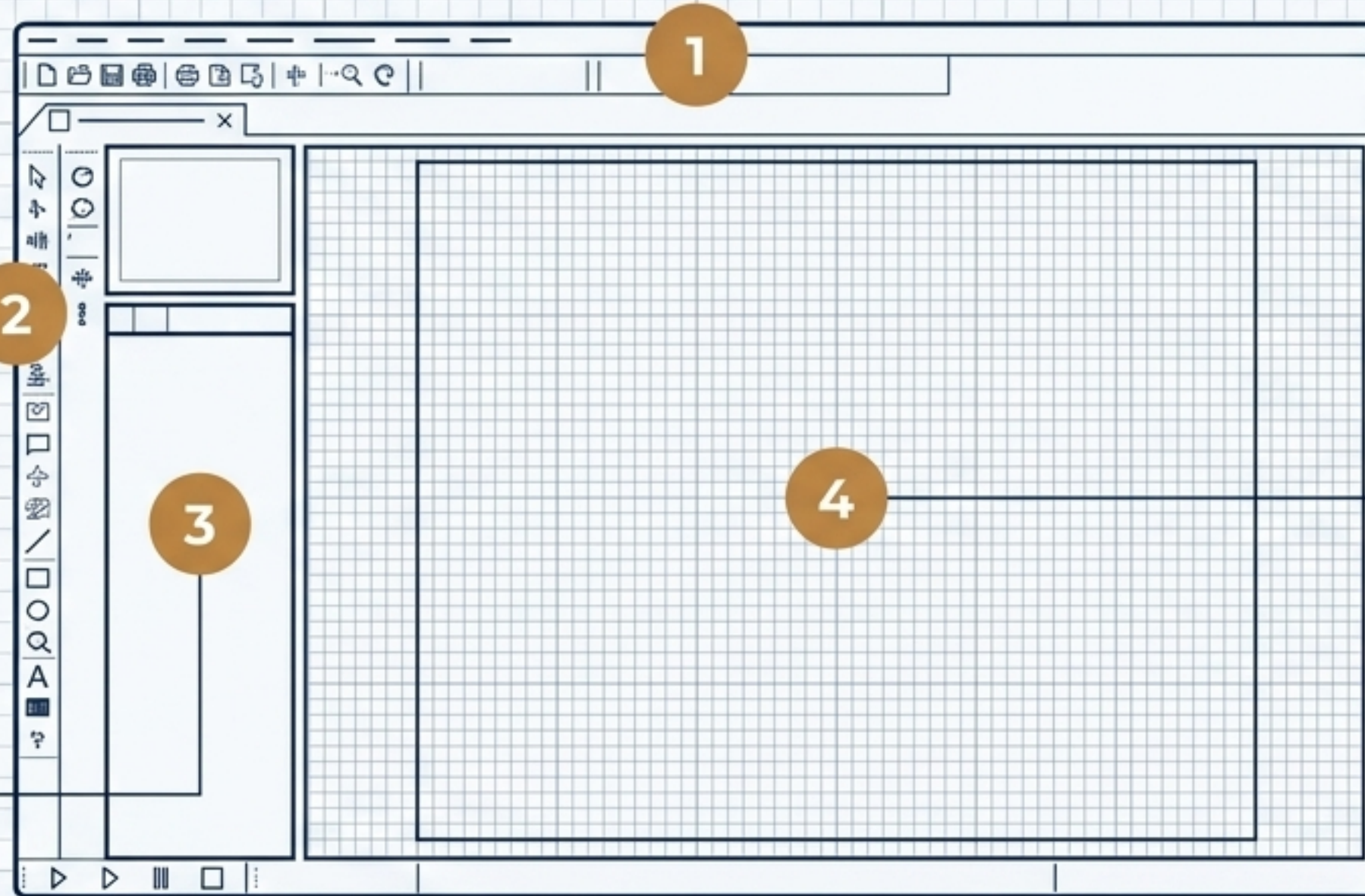
# พื้นที่ทำงานดิจิทัล (Proteus ARES)

2. แถบปุ่มเครื่องมือ -  
ไอคอนคำสั่งลัดสำหรับการออกแบบที่ใช้บ่อย

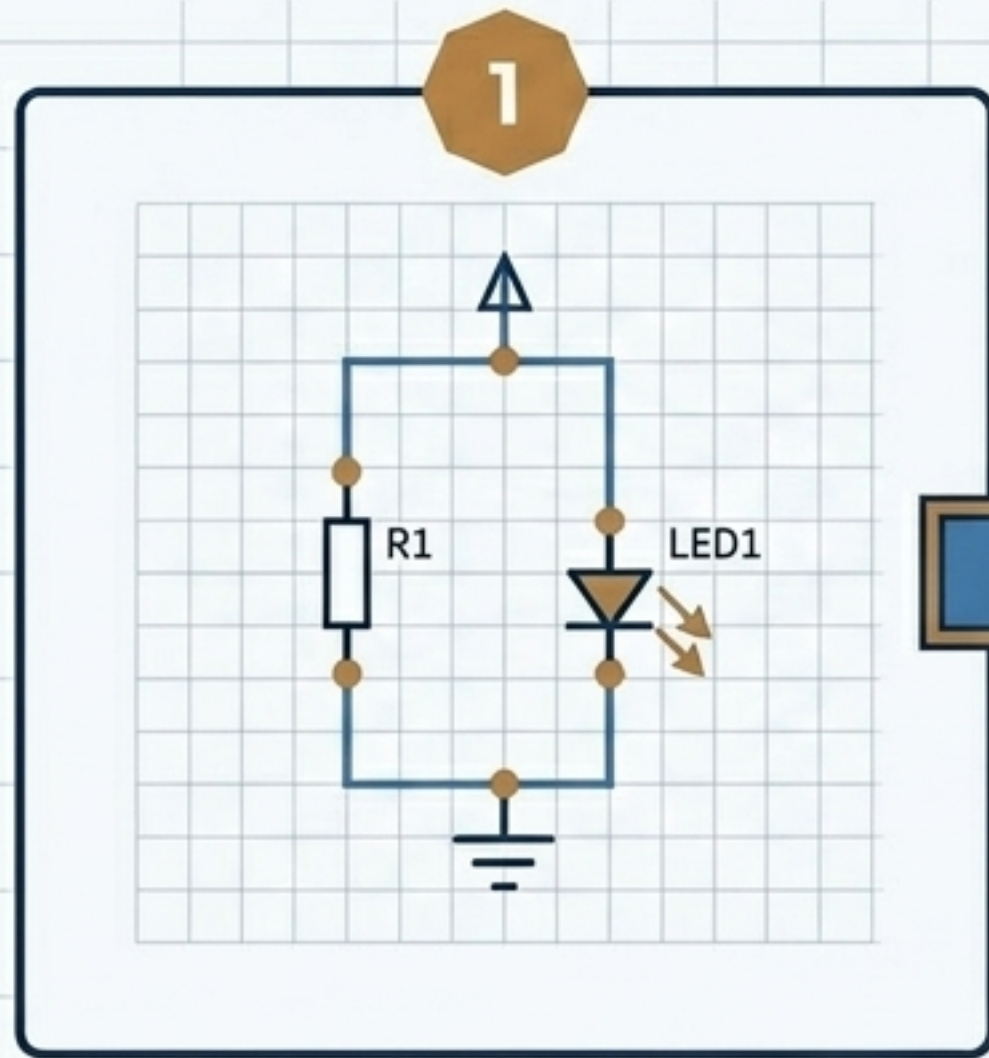
1. แถบเมนูหลัก -  
รวบรวมคำสั่งทั้งหมด  
ของระบบ

3. ช่องรายการและ  
รูปอุปกรณ์ -  
แสดงรายการอุปกรณ์  
ทั้งหมดที่ถูกดึงเข้ามา  
ในโปรเจกต์

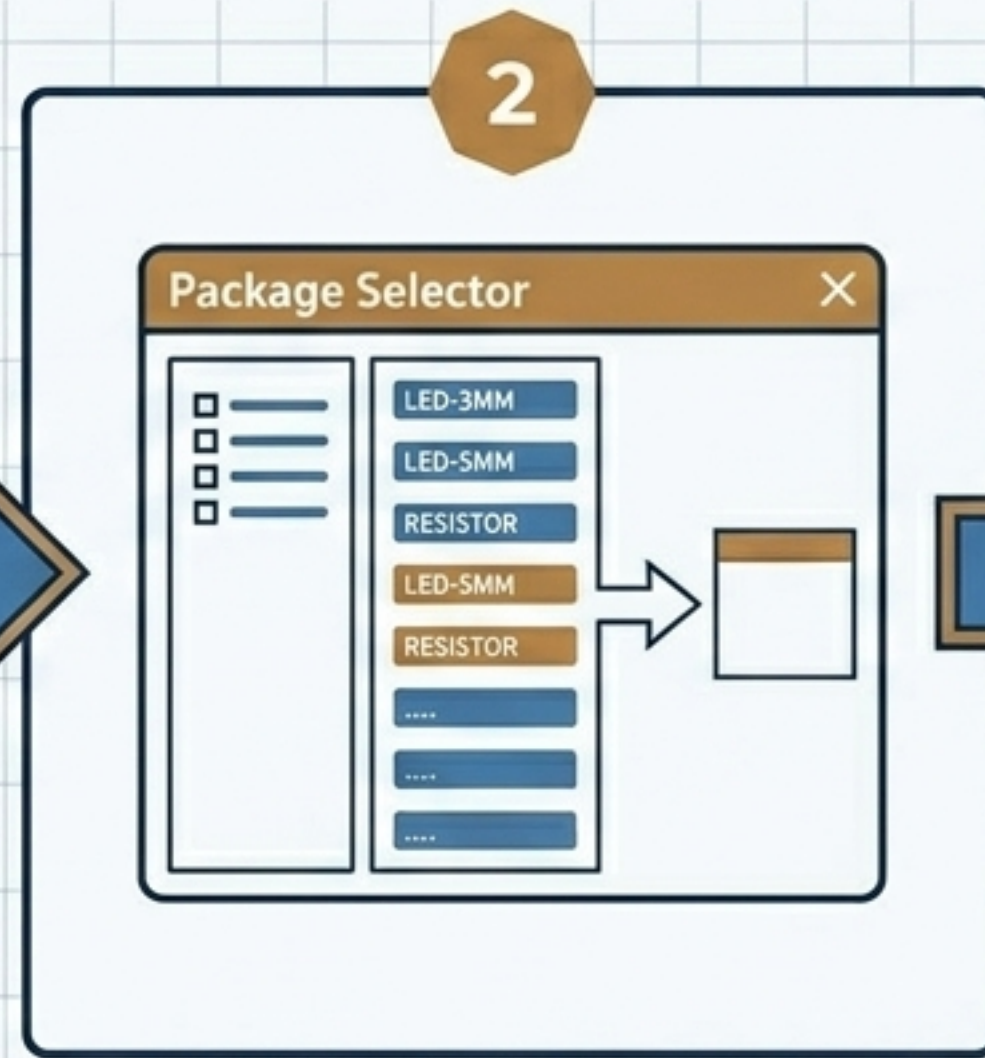
4. พื้นที่ทำงาน -  
พื้นผ้าใบตารางกริด  
สำหรับจัดวางและเดิน  
ลายวงจร



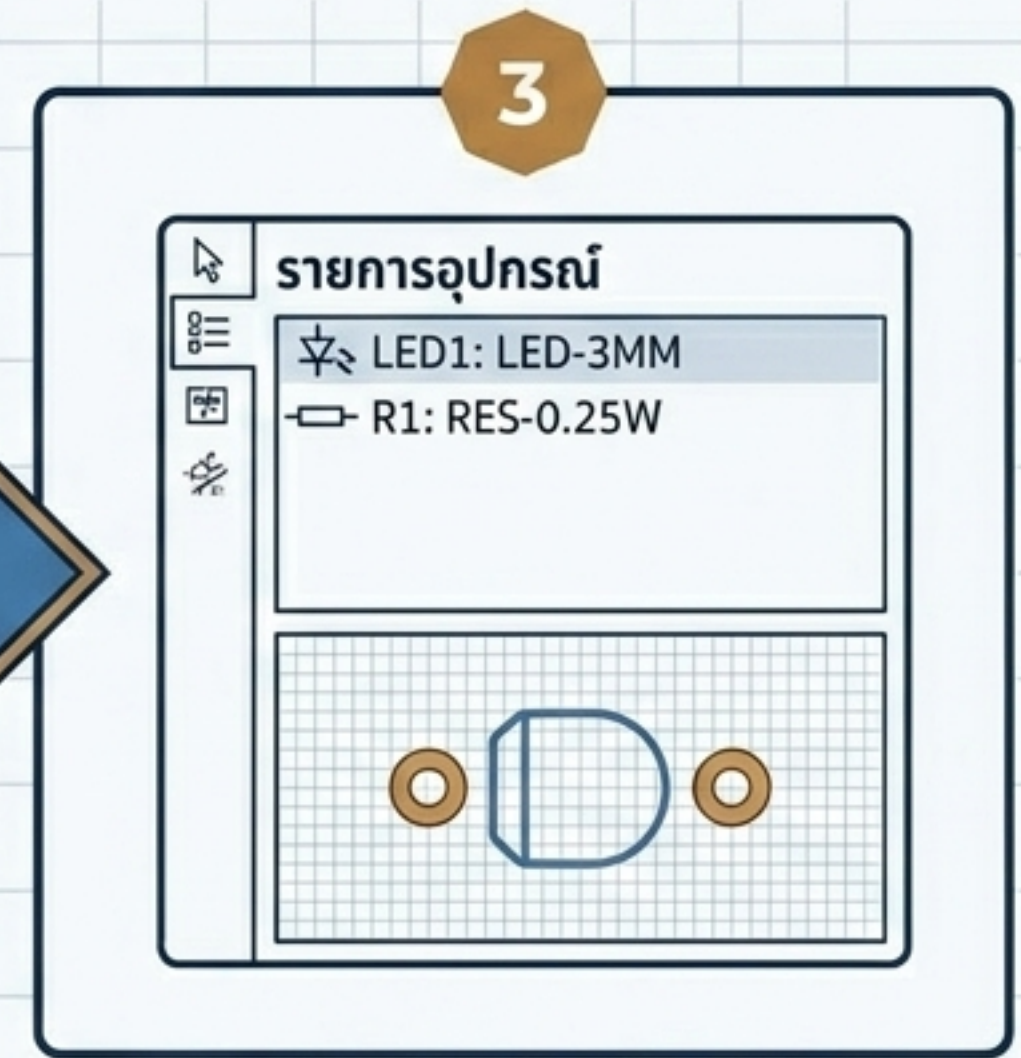
# การส่งผ่านข้อมูล: จากวงจรไฟฟ้าสู่ลายวงจรพิมพ์



1. ตรวจสอบวงจรและขนาด  
ฟุตปริ้นใน Schematic (กำหนด  
ค่า PCB Package เช่น 'LED')



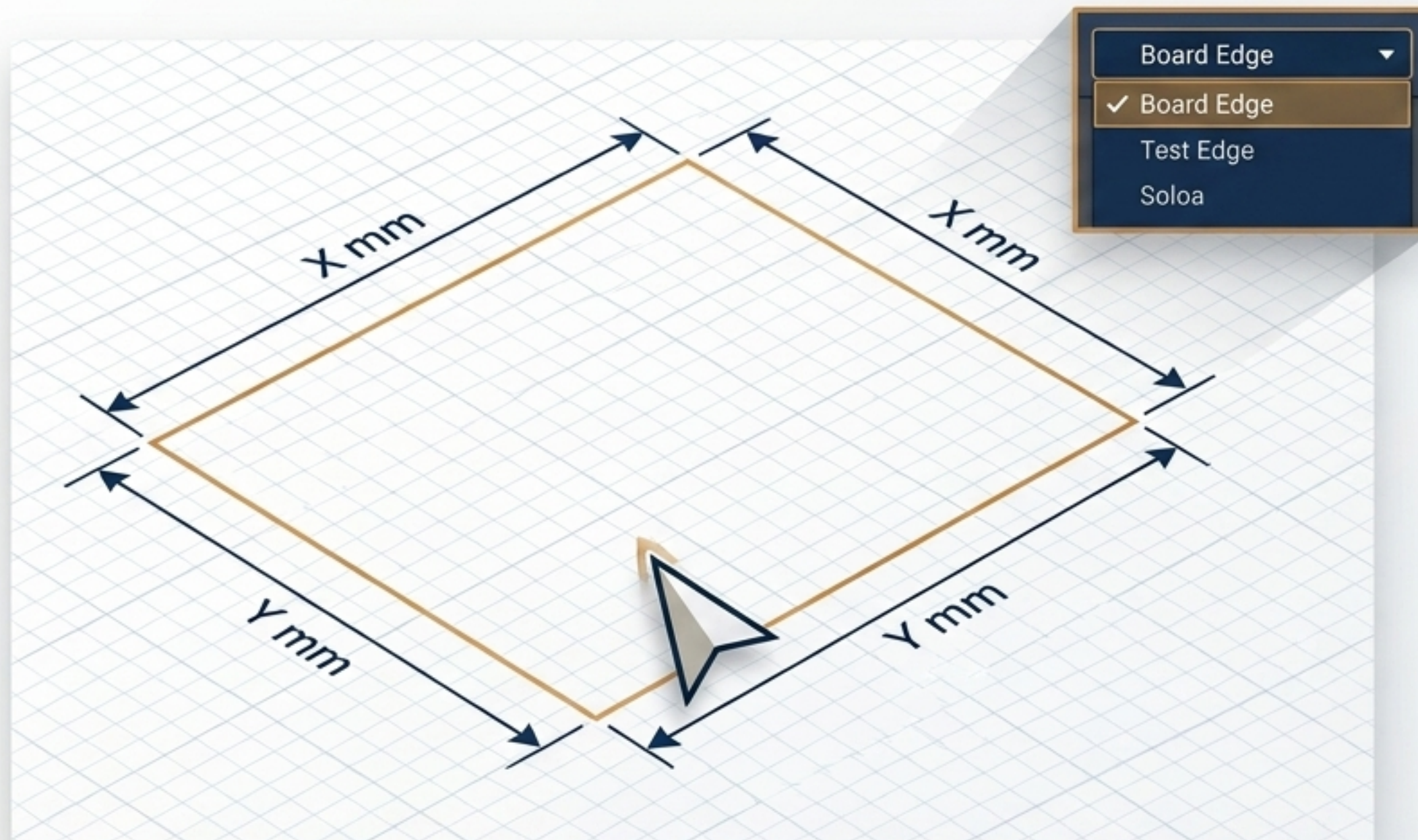
2. ส่งผ่านข้อมูลไปยังหน้าต่าง  
Package Selector



3. รายการอุปกรณ์จะปรากฏใน  
ช่องรายการของโปรแกรม ARES  
พร้อมสำหรับการจัดวาง

# การกำหนดขอบเขตแผ่น (Board Edge)

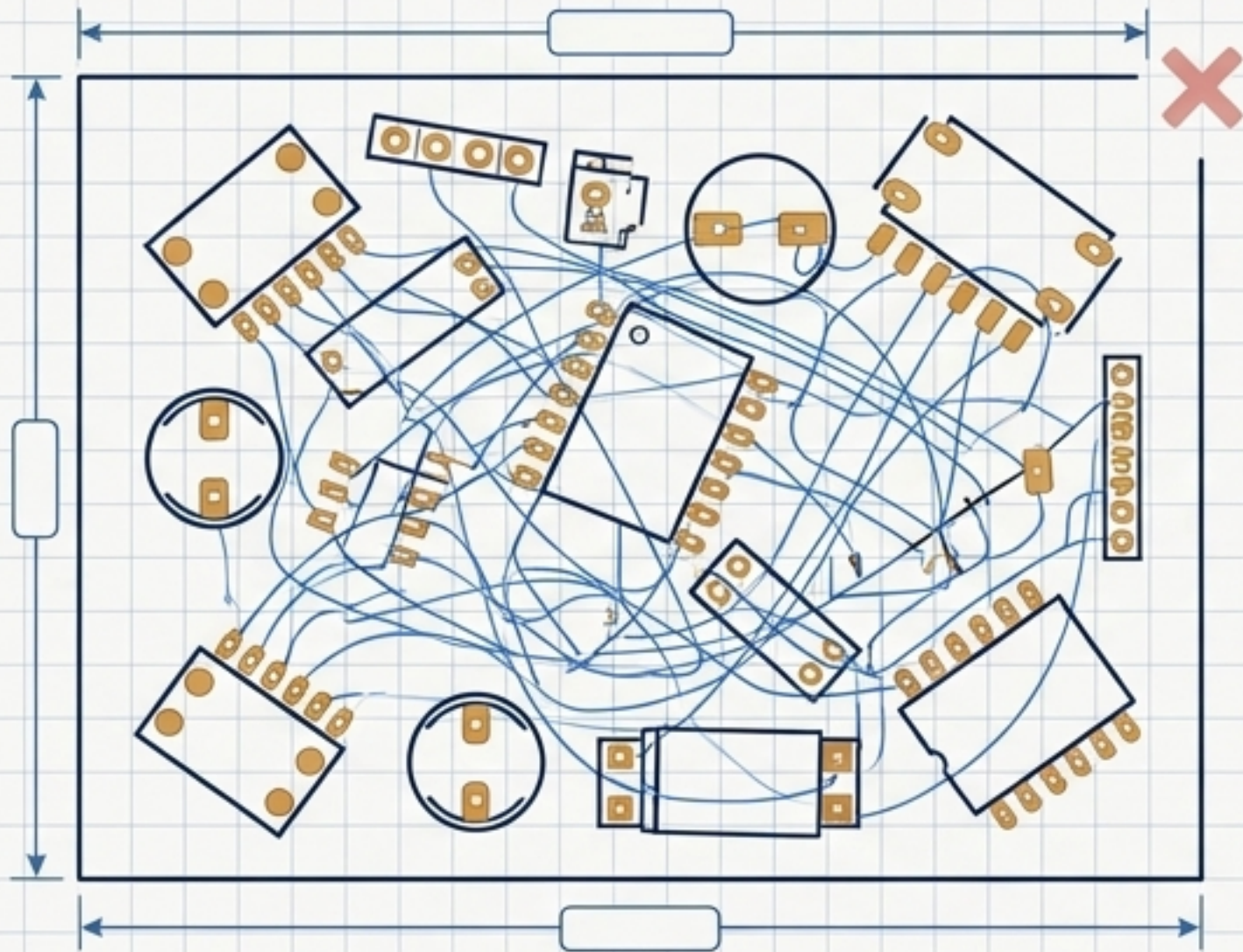
ไม่ว่าจะเป็นการวางอุปกรณ์แบบอัตโนมัติหรือวางด้วยตนเอง ขั้นตอนแรกคือการกำหนดขนาดแผ่น PCB



1. เลือกเลเยอร์ Board Edge
2. ใช้เครื่องมือ 2D Graphics Box Mode
3. วาดกรอบสี่เหลี่ยมคลุมพื้นที่ทำงานตามขนาดที่ต้องการ

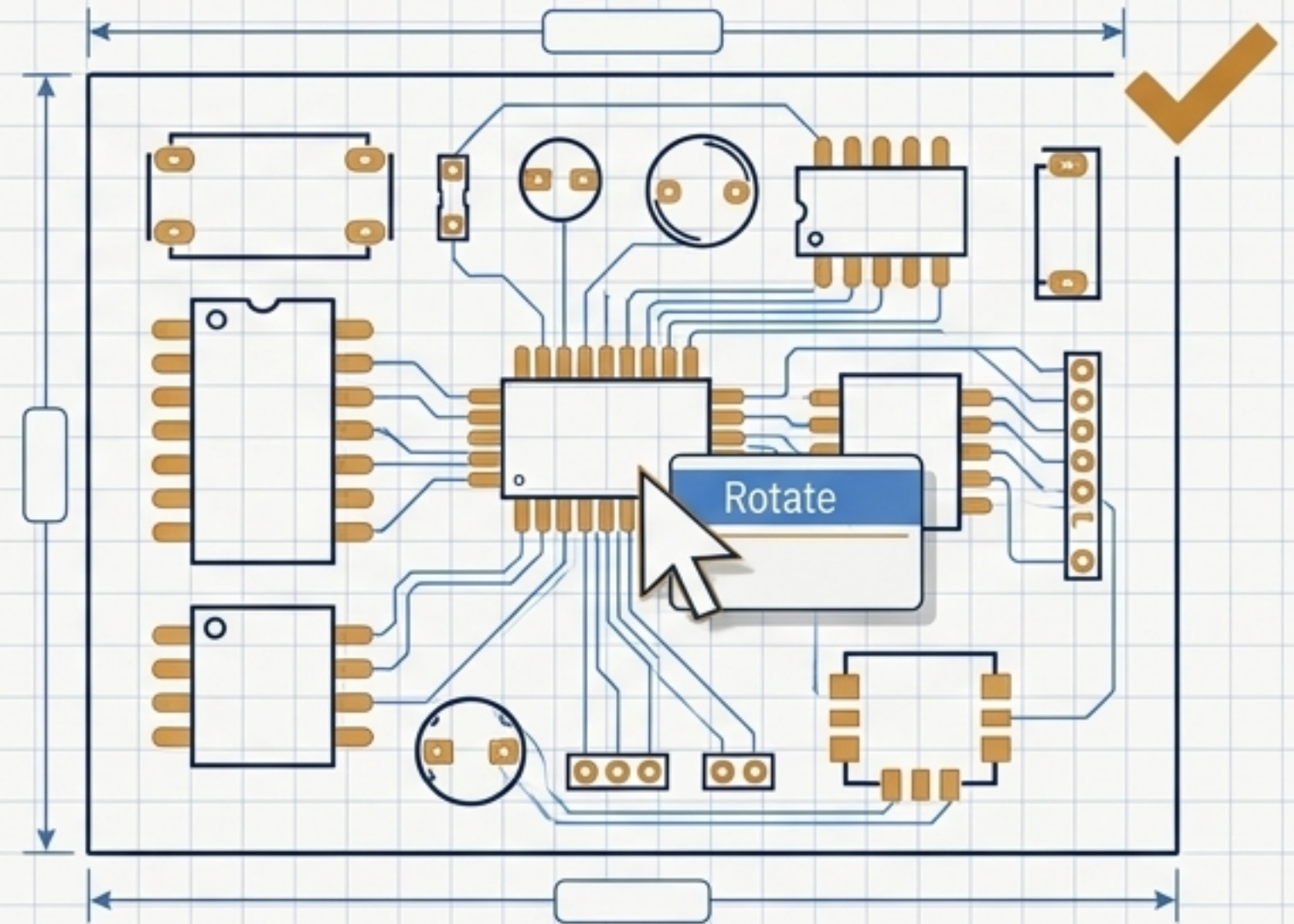
# กลยุทธ์การจัดวางอุปกรณ์

วางแบบอัตโนมัติ (Auto Placer)



รวดเร็ว เหมาะกับวงจรที่ซับซ้อนมาก  
แต่การจัดเรียงมักไม่เป็นระเบียบและเดินสายทองแดงยาก

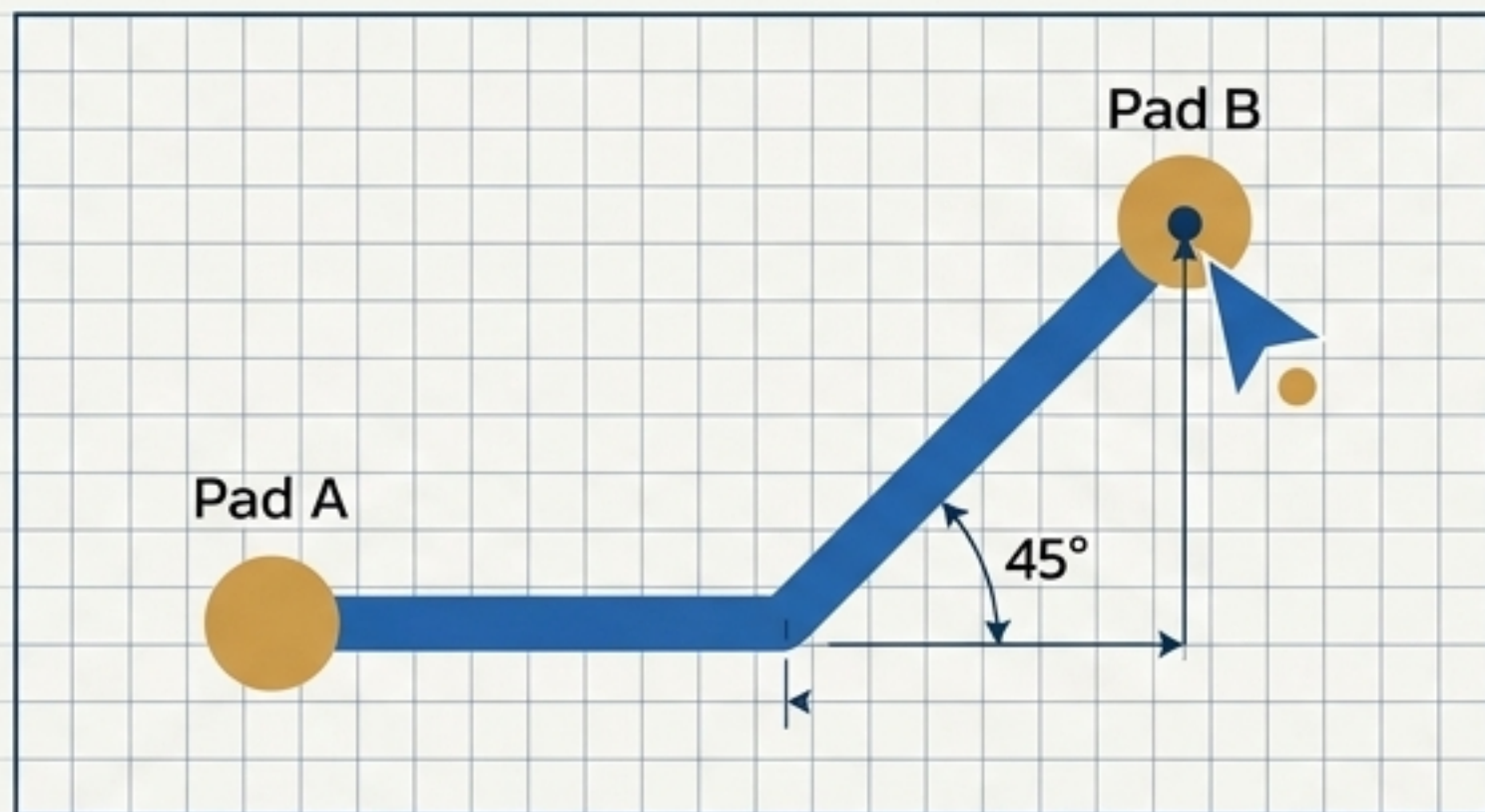
วางด้วยตนเอง (Manual Placer) - **แนะนำ**



ให้ผลงานที่ดีที่สุด  
ผู้ใช้สามารถควบคุมตำแหน่งและทิศทางได้สมบูรณ์แบบ  
(คลิกขวา -> Rotate เพื่อหมุนอุปกรณ์ตามแนวอน/ตั้ง)

# ศิลปะการเดินลายทองแดงหน้าเดียว

ใช้เลเยอร์ Bottom Copper เป็นหลักสำหรับการเดินลายวงจรหน้าเดียว



เลือกเครื่องมือ Track

เลือกขนาดเส้นทองแดง

คลิกจุดบัดกรีต้นทาง

ลากและหักมุมเส้น 45 องศา

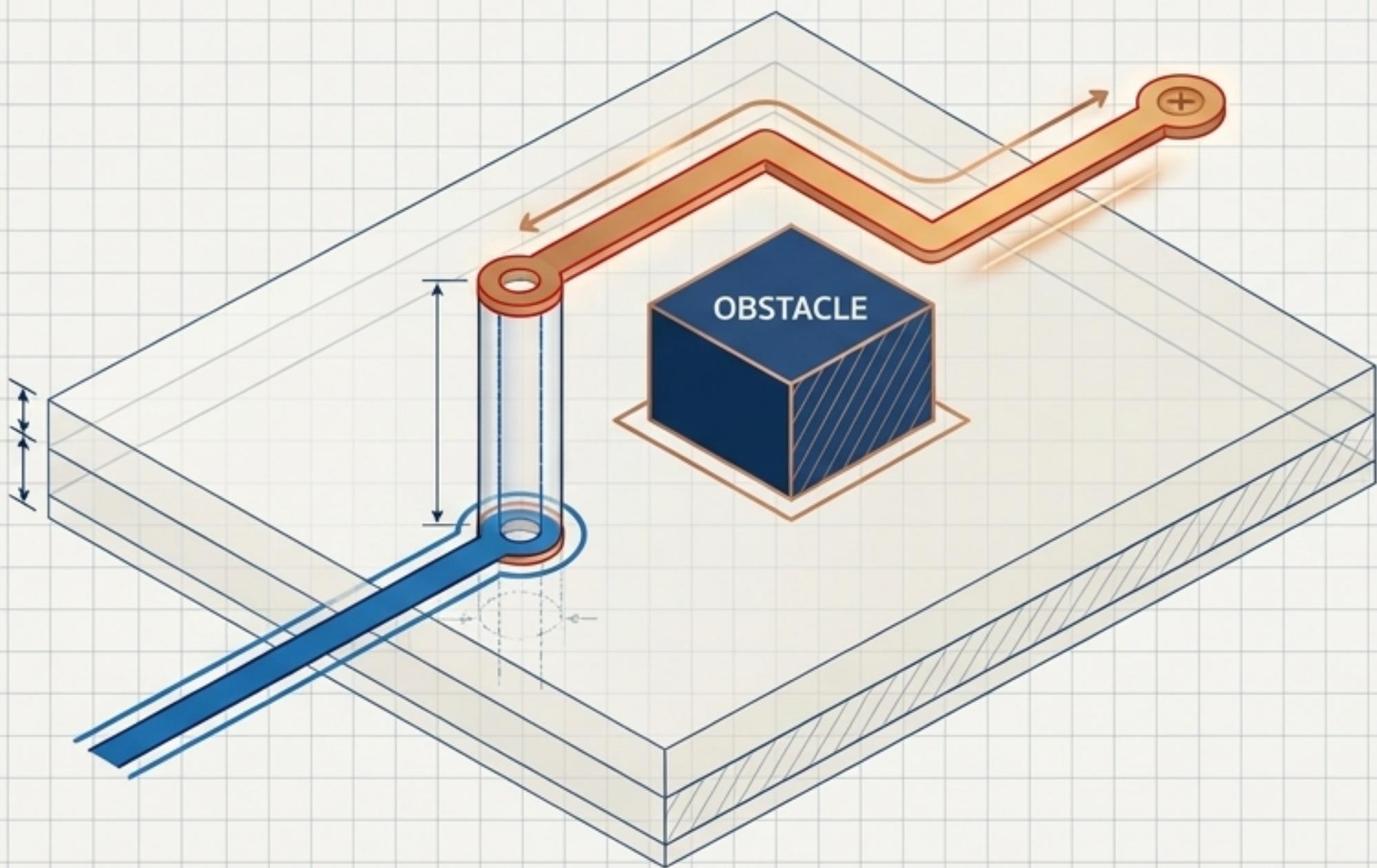
คลิกจุดปลายทาง  
(Net เดียวกัน)



**เคล็ดลับ:** กดปุ่มคีย์บอร์ดค้างไว้ขณะลากเส้น เพื่อเปลี่ยนการเดินเส้นตรงให้เป็นเส้นโค้ง

# ทะลุมิติวงจรร: ลายทองแดงสองหน้า

เมื่อเส้นทางถูกขวางกั้น การเดินลายทองแดงสองหน้าคือทางออก



## ขั้นตอนการสร้างและใช้งาน VIA

**1** ดับเบิลคลิกขณะเดินเส้น เพื่อสร้างรูเวีย (Via)

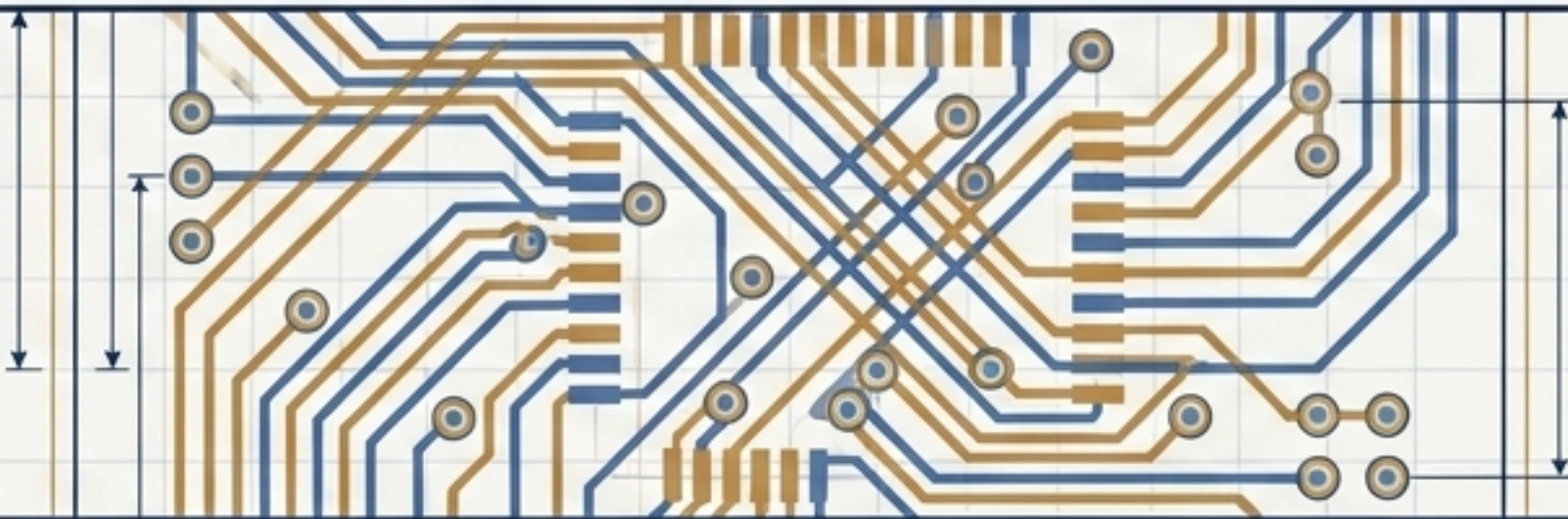
**2** ระบบจะสลับเลเยอร์เป็น Top Copper อัตโนมัติ

**3** เดินเส้นต่อบนผิวด้านบน เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง

# การใช้เครื่องยนต์ Auto-Router

ประหยัดเวลาสำหรับวงจรขนาดใหญ่ที่วางอุปกรณ์ไว้อย่างเป็นระเบียบ (Tools > Auto Router)

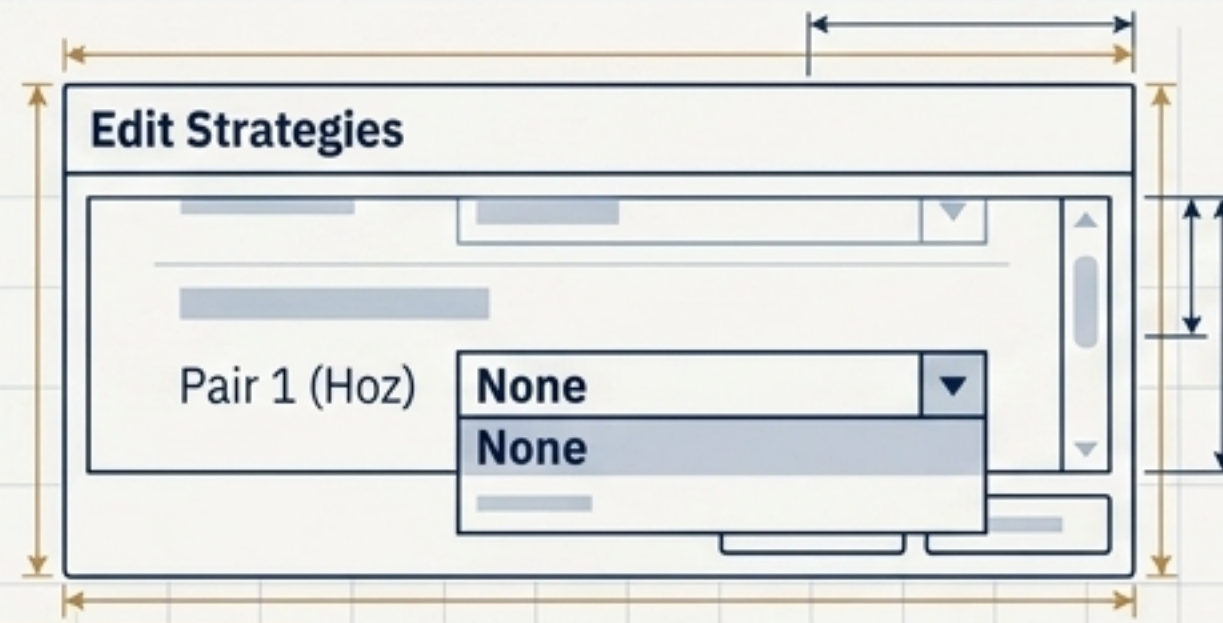
## แบบสองหน้า (Two Layer PTH)



โปรแกรมจะคำนวณการใช้รูเวียและสลับเลเยอร์ให้อัตโนมัติ

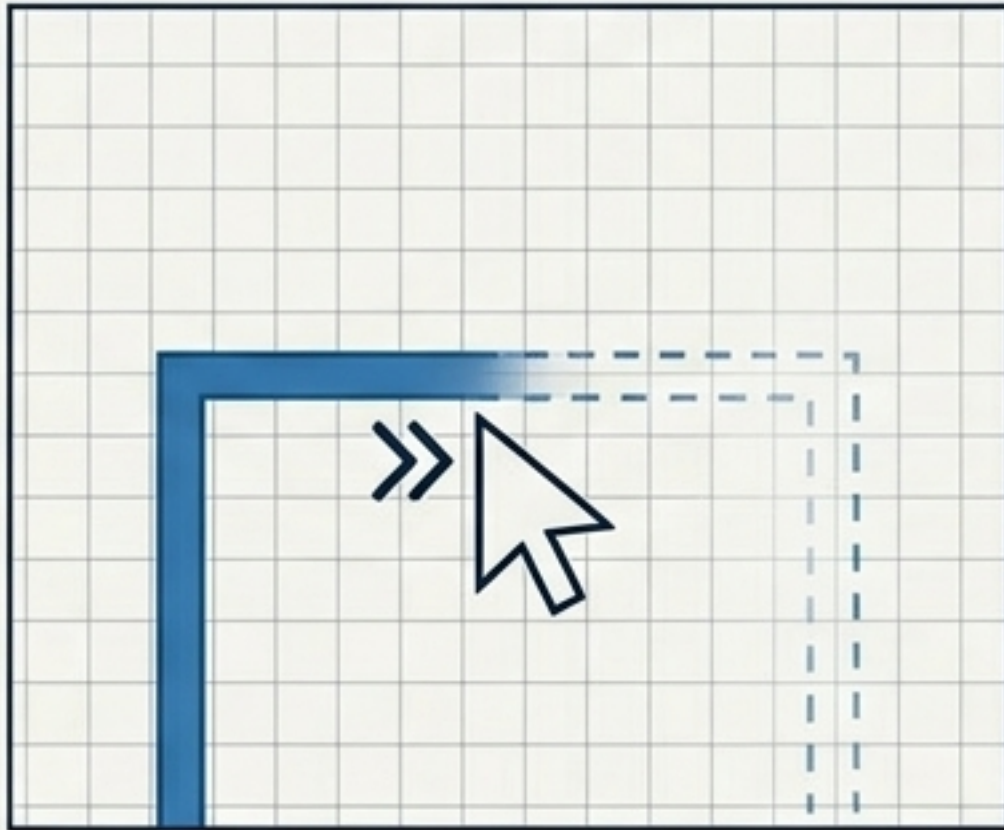
## แบบหน้าเดียว (Single Layer)

ต้องเข้าไปตั้งค่าปิดการทำงานของ Top Copper (เลือก **None**) ก่อนเริ่มรันระบบ



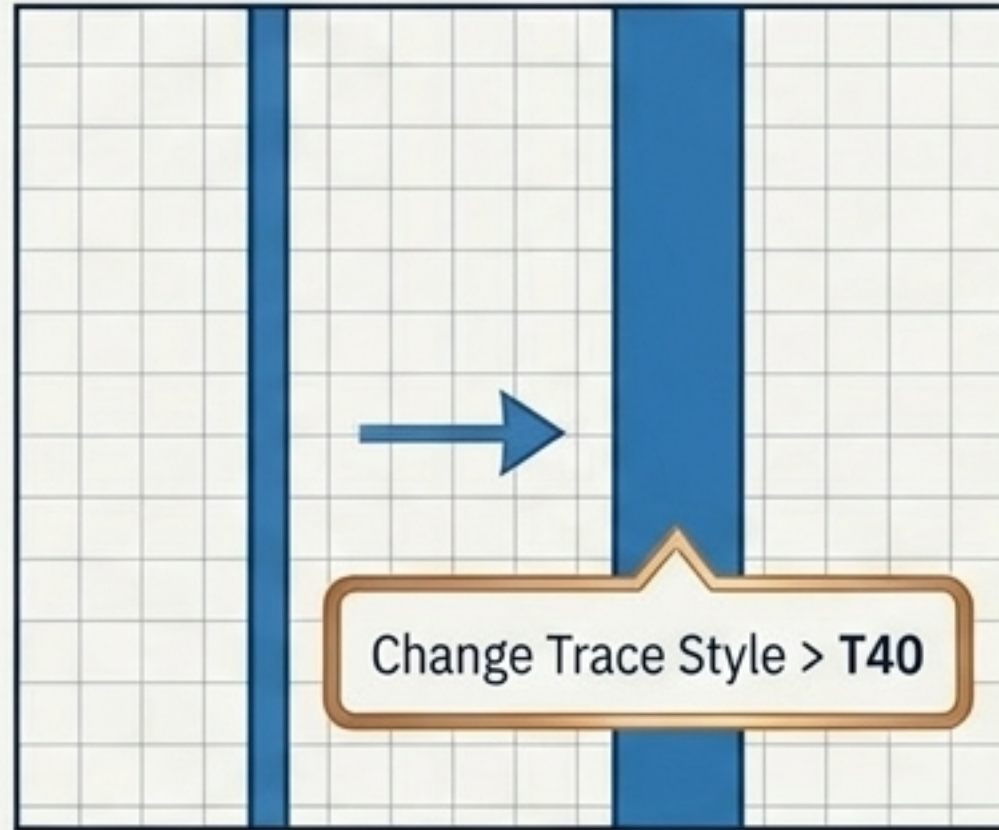
# การปรับแต่งและแก้ไขลายเส้น

## QUICK TIP 1 การลบเส้น



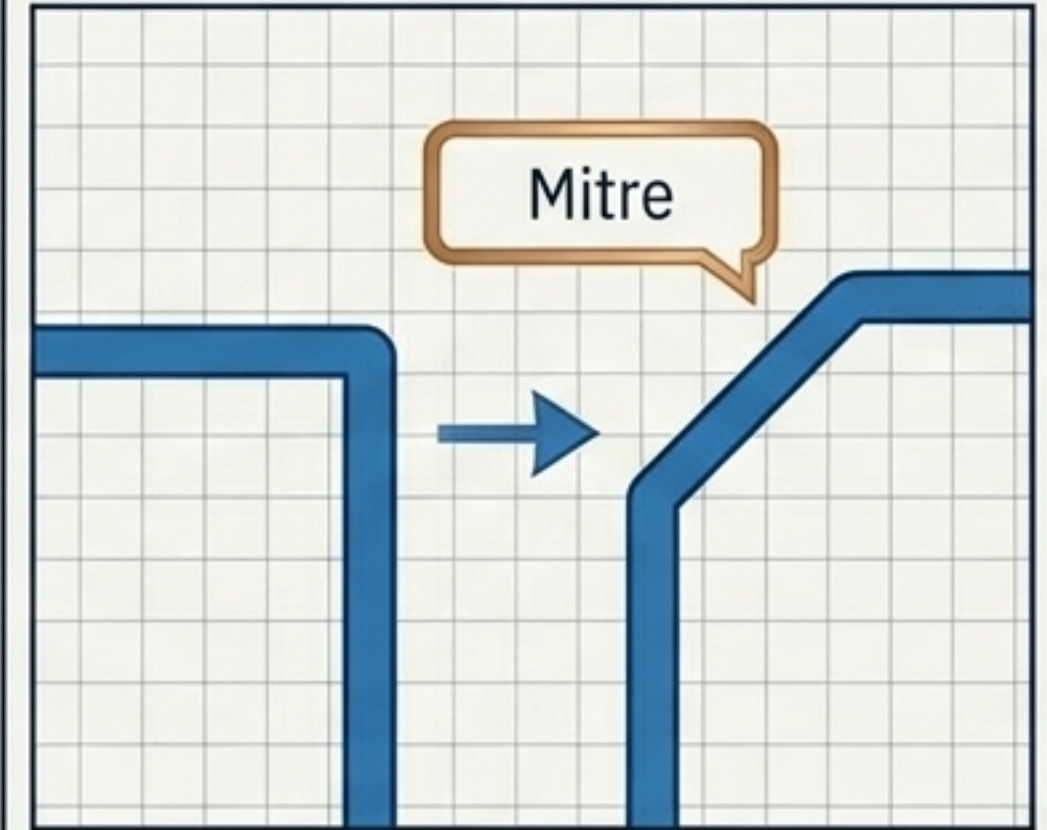
ดับเบิลคลิกขวาที่ลายทองแดงที่ไม่ต้องการ เส้นนั้นจะหายไปทันที

## QUICK TIP 2 การขยายขนาดเส้น



คลิกขวาเลือกเส้น -> เลือกเมนู Change Trace Style -> กำหนดขนาดใหม่ (เช่น T40)

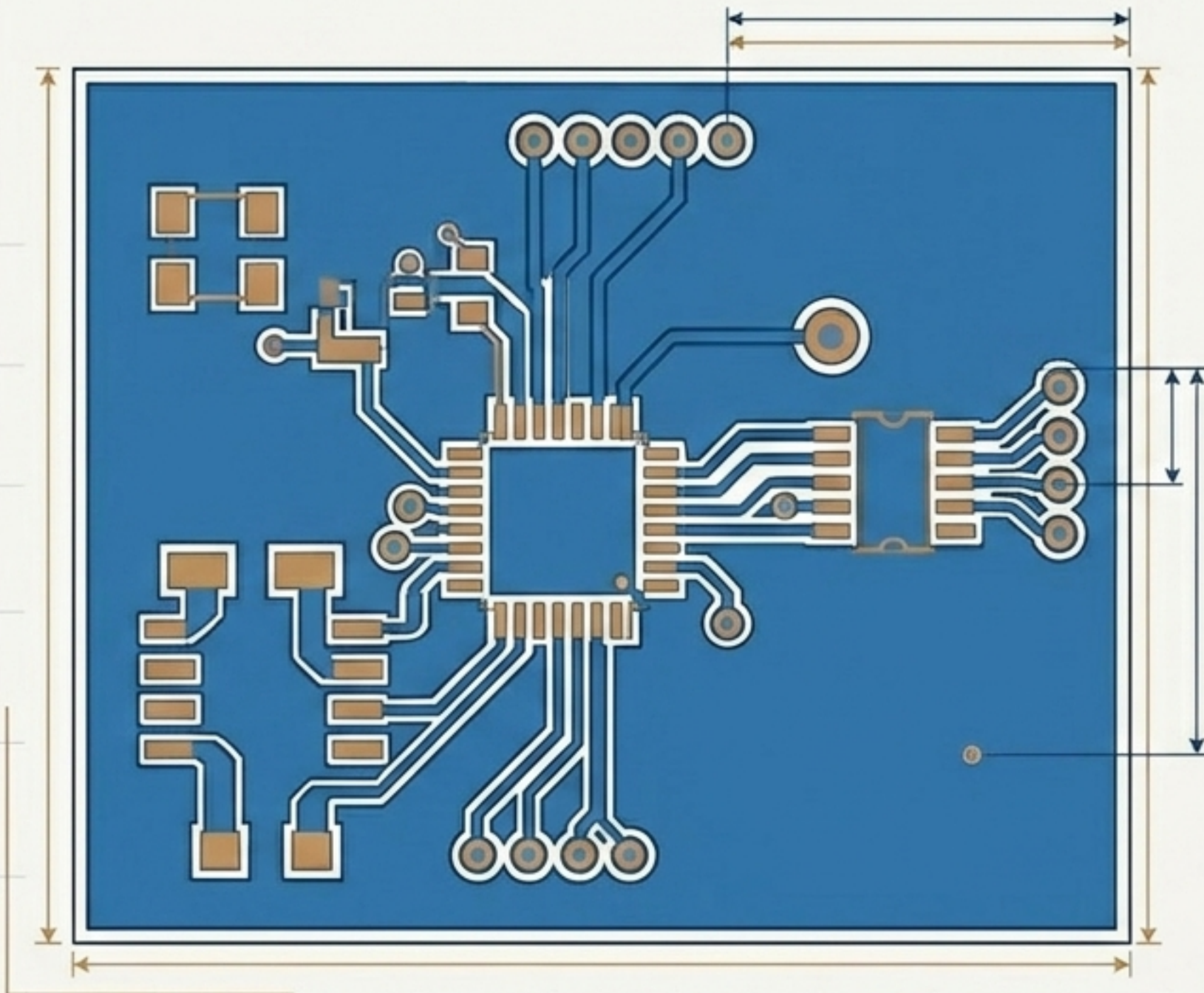
## QUICK TIP 3 การลบมุมแหลม






คลิกขวาเลือกเส้นที่สร้างมุมฉาก -> เลือกเมนู Mitre เพื่อเปลี่ยนเป็นมุม 45 องศาโดยอัตโนมัติ

# การสร้าง Power Plane (การเททองแดง)

การเททองแดงให้ครอบคลุมพื้นที่ว่าง (มักใช้กับกราวด์) เพื่อลดสัญญาณรบกวนและระบายความร้อน

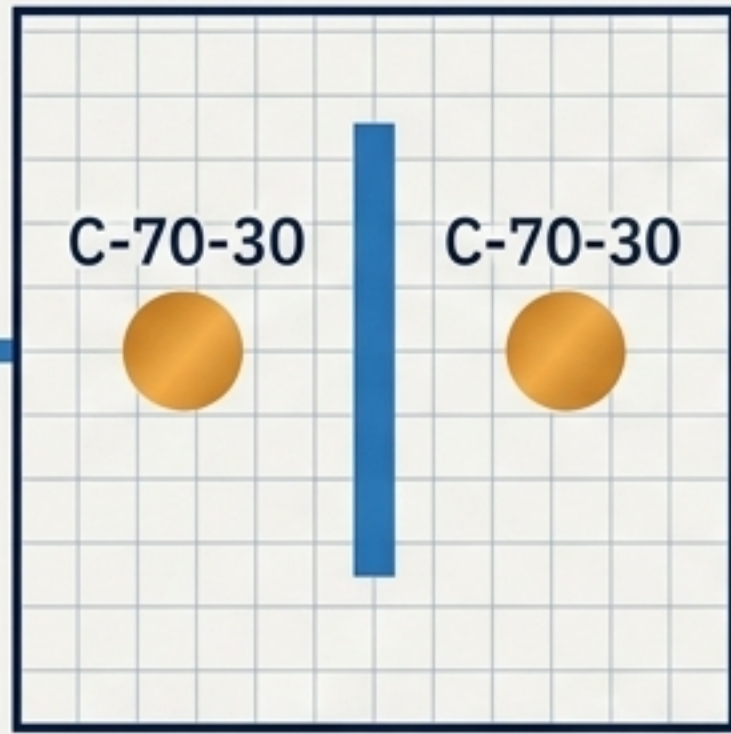


## ขั้นตอน (Tools > Power Plane Generator):

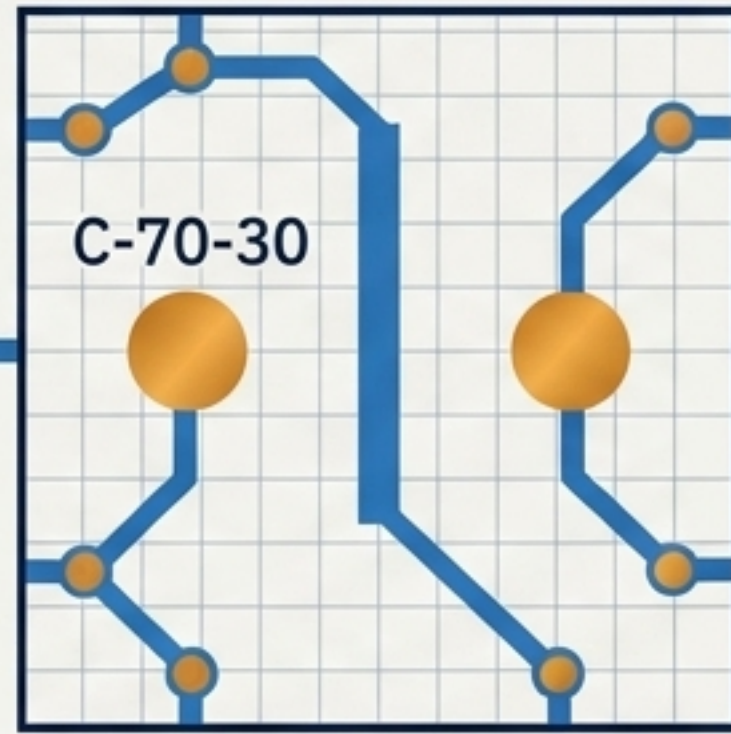
-  - เลือก Net (เช่น GND=POWER)
-  - เลือกเลเยอร์ (Bottom Copper)
-  - กำหนดระยะห่าง (Boundary)

# การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า: สายไฟจัมพ์ (Jumper)

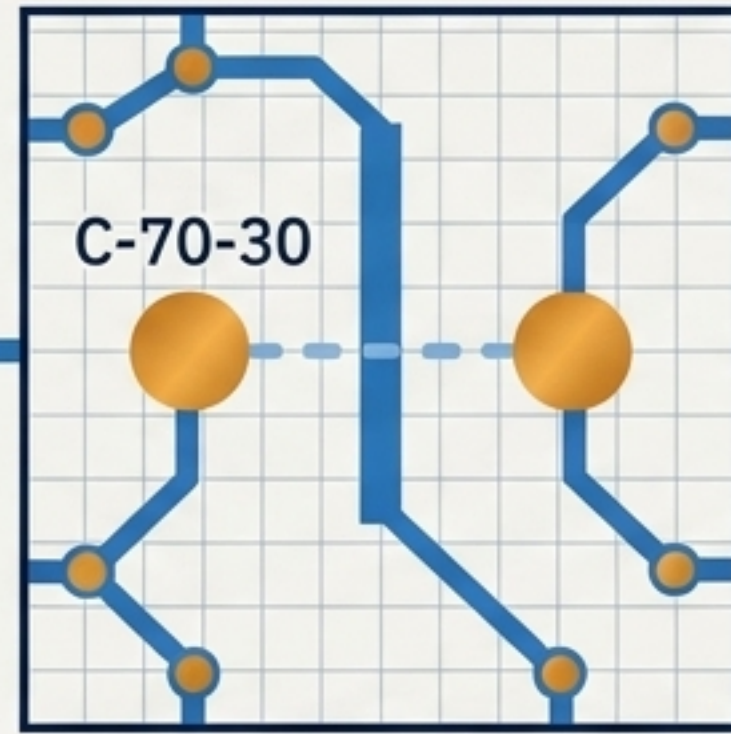
หากสายทองแดงถูกขวางกั้นจนเดินต่อไม่ได้ในหน้าเดียว ให้ใช้สายจัมพ์ข้าม



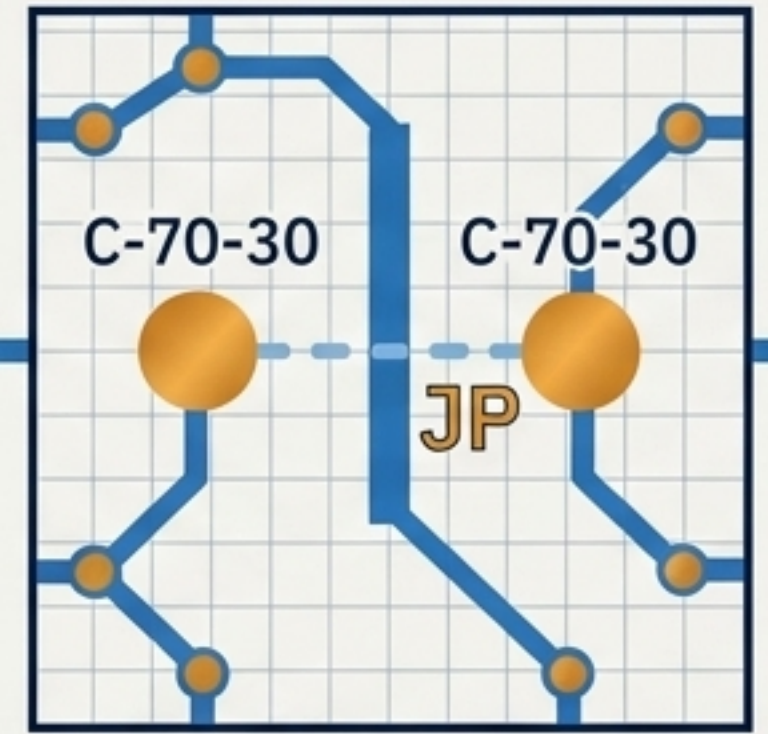
1. วางจุดบัดกรีกลมสองฝั่ง



2. เดินเส้น Bottom Copper เชื่อมจุด



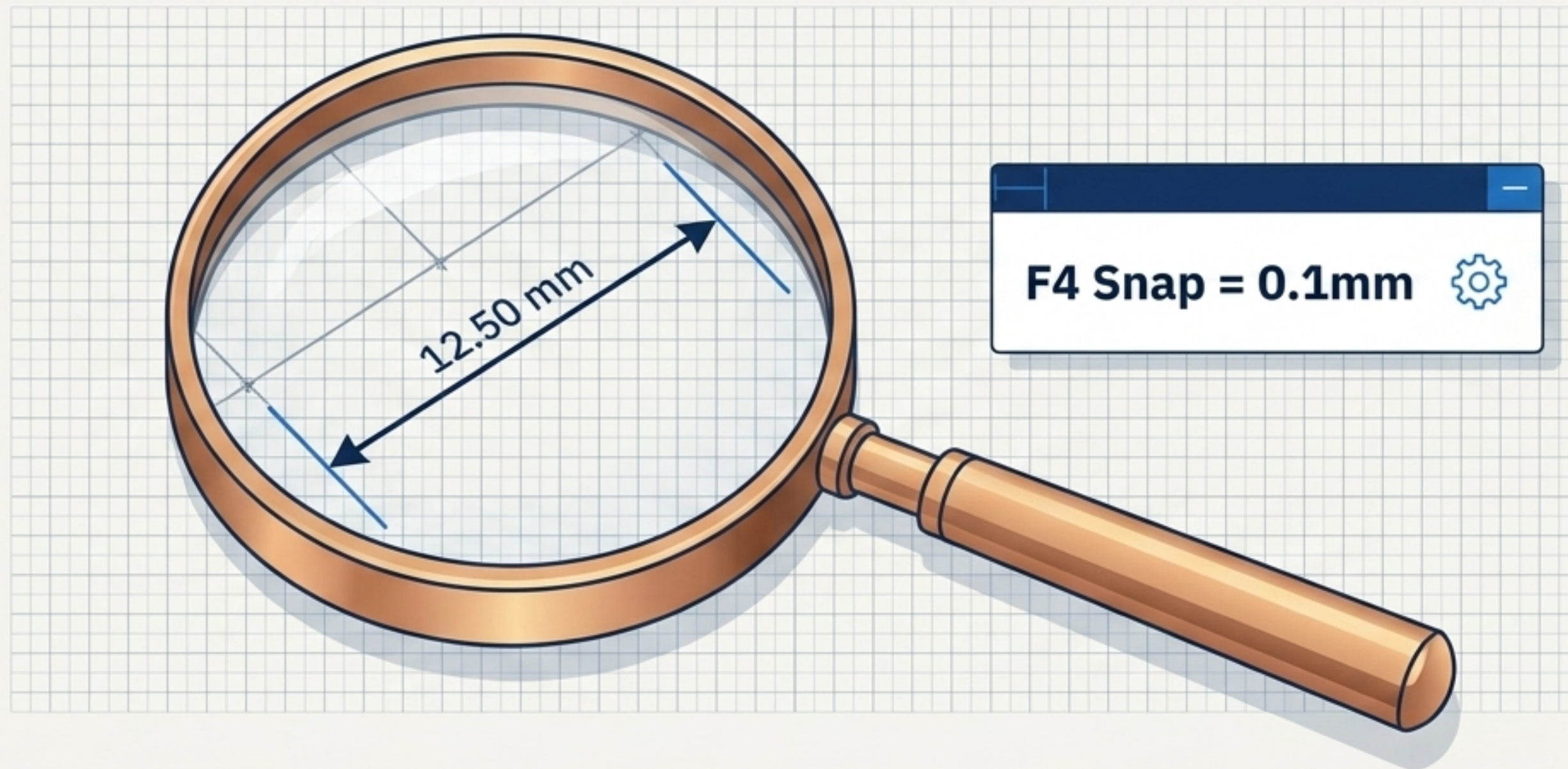
3. เปลี่ยนเป็น Top Silk เพื่อวาดรูปเส้นสายไฟลอย



4. พิมพ์ข้อความกำกับ (JP)

# ความแม่นยำและการตรวจสอบขนาด

ก่อนส่งผลิต ต้องตรวจสอบขนาดจริงของแผ่นวงจรพิมพ์ให้ถูกต้องในระดับมิลลิเมตร



- ปรับความละเอียดพื้นที่ทำงาน: เมนู System > Set Grids -> หมวด Metric ปรับค่า F4 Snap เป็น 0.1mm
- ใช้เครื่องมือ Dimension Tool คลิกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพื่อแสดงขนาดความกว้าง/ยาวของแผ่นบอร์ดทันที

# บทสรุป: กระบวนการสร้างสกรีน PCB แบบครบวงจร

